台湾アルチップ・テクノロジーズ、中国合肥市のハイテク産業開発区に進出

アルチップはグローバルな事業拡大に再び大きな一歩を踏み出す

台北（台湾）2016 年 10 月 24 日、世界のリーディング・ファブレス ASIC カンパニー、台湾アルチップ・テクノロジーズ社（台北証券取引所コード:3661）は、エンジニアリング・リソースとビジネス開発の更なる拡張を目指し、中国合肥市に同社の子会社を設立した事を発表した。

アルチップと合肥市政府は 2016 年 10 月 22 日に、ハイエンド・デザイン・サービス・プロジェクトのサイン式典を行い、合肥市ハイテク産業開発区の担当者 Jie Wang 氏とアルチップ COO Jacky Ni が両当時者に代わってパートナーシップ契約を締結した。

同式典には合肥市政府指導者 Cunning Wu 氏、中国 IC 産業投資資金主席 Wenwu Ding 氏、合肥市長 Yun Ling 氏、アルチップ・チェアマン Kinying Kwan、アルチップ社長兼 CEO Johnny Shen が立ち会うと共に、ソニーセミコンダクタソリューションズ Vice President 黒瀬悦和氏、Synopsys China ゼネラルマネジャー Qun Ge 氏、Shandong University、Anhui University、Hefei University of Technology の各教授など、複数の VIP 招待客が参列した。

合肥市ハイテク産業開発区「Silicon City」は、IC 産業開発のための機能的プラットフォームとして位置づけられるもので、アルチップは今年 8 月に「Silicon City」への訪問を招待され、関連リーダーとの集中的な交流を開始。2 ヶ月間の議論を経てアルチップと合肥市政府の共通の意思に基づいたハイエンド IC デザイン・プロフェッショナルの訓練および産業開発が進展。新しい Alchip の子会社と合肥市政府は、シニア・プロフェッショナルの育成、グローバルな first-tier の設計サービスの提供、産学研究協力の相乗効果の強化のために、ハイテク産業に協力メカニズムを提供すべく、緊密に連携し合肥ハイテク産業開発区における IC 産業の発展を促進する。

「合肥市は、優れた IC 産業の基盤と人材プールを豊富に持っており、今回の合肥市との協力は Alchip のための新たなステップとなるでしょう。新しい Alchip の子会社は、グローバルな first-tier の設計と製造サービスを提供し、ハイテク産業における協力メカニズムを提供するために、合肥政府と緊密に協力していきます。」アルチップ・チェアマン Kinying Kwan は、上記のように述べている。

「Alchip は 10nm および 7nm の先端プロセスで優れた設計能力を持ち、中国の ASIC 市場でのリーダーシップを達成しました。 Alchip のグローバルな first-tier の設計サ

ービスと合肥市による IC 産業インフラの完全なサポートによって、Alchip の新しい子会社は合肥市 IC 産業の発展に積極的に貢献するでしょう。」中国 IC 産業投資資金主席 Wenwu Ding 氏は、上記のように述べている。

「私たちは合肥市政府との協力関係を重視する。合肥市は IC 産業における大きな市場機会と人材育成環境を持っている。Alchip のハイエンドの設計技術と組み合わせることで、それは企業と地元の協力のモデルになるだろう。」アルチップ社長兼 CEO Johnny Shen は上記のように述べています。　Johnny Shen はまた、合肥市の多くの優れた大学および才能、技術、資源と環境の利点を有する合肥市政府との包括的戦略的パートナーシップを開発したいと考えています。
アルチップは、中国 ASIC 業界に対し多大な努力を行い、中国の IC 都市として積極的な合肥市への発展に貢献をしていくことになると考えられます。

アルチップ・テクノロジーズについて：
アルチップ・テクノロジーズは、2003 年にシリコンバレー及び日本からの優秀なエンジニア達によって設立した、システムメーカーおよび半導体メーカー向けに優れた ASIC 設計や量産サービスを提供するファブレス ASIC／SoC 設計会社です。迅速な製品の市場投入と、優れたコスト効率、低消費電力化を同時に可能にするサービスを提供している当社は、設立以来、世界最先端の SoC 設計技術を活用する事で、多くの大手システム会社から高い評価を獲得しております。最先端プロセスを用いた設計・製造（40nm、28nm、20nm、16nm、14nm）を得意としており、特に TSMC16nm FinFET プロセスを用いた SoC については、他社に先駆けて 2015 年初旬に最初のテープアウトを完了しております。
主なアプリケーションは、ゲーム機・タブレット・携帯電話・HDTV・通信機器・スーパーコンピューター・DSC・監視カメラその他電子製品向けの IC 等。　本社は台湾台北市台湾証券取引所（TWSE）に証券コード 3661 として上場しています。